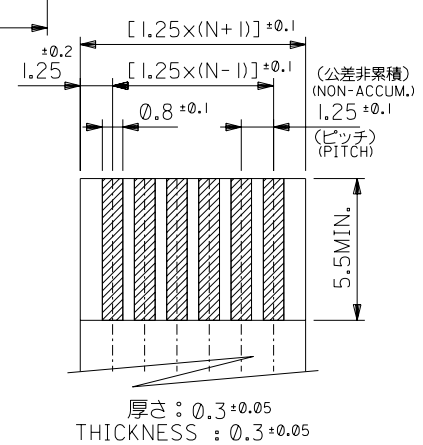
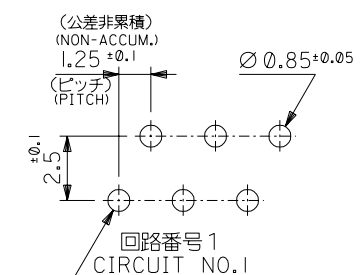
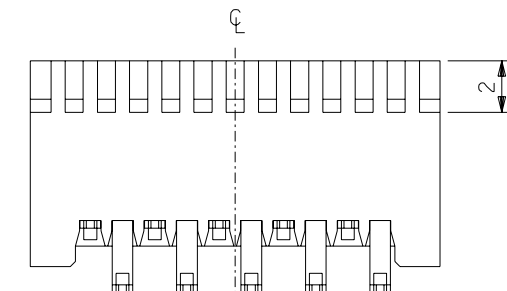
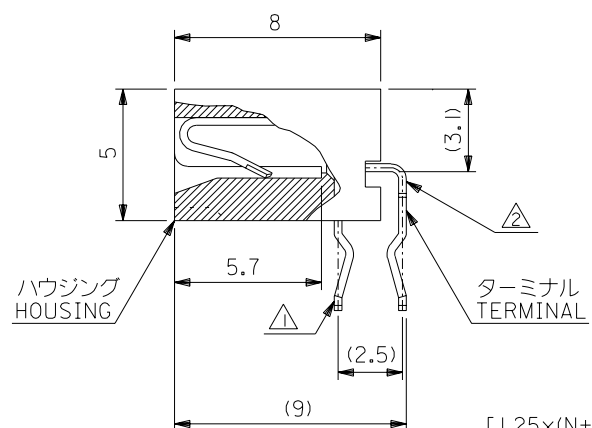
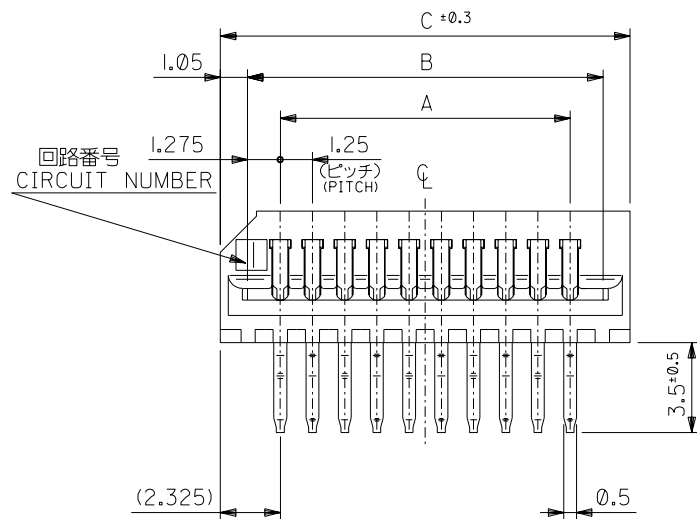




注記 NOTES

- 奇数極ソルダータール。
ODD CIRCUIT SOLDER TAIL.
- 偶数極ソルダータール。
EVEN CIRCUIT SOLDER TAIL.

3. 材質 MATERIAL

ターミナル：リン青銅 (t=0.3)
メッキ：錫メッキ 0.9 μm 以上
リフロー処理
TERMINAL：PHOSPHOR BRONZE (t=0.3)
PLATING：Sn 0.9 μm MIN.
REFLOW TREATMENT.
ハウジング：PBTP, UL94V-0 (灰色)
HOUSING：PBTP, UL94V-0 (GRAY)

基板取付穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C.BOARD HOLE DIM.
(厚さ：1.6)
(THICKNESS：1.6)

適合 FFC/FPC 推奨寸法
APPLICABLE FFC/FPC RECOMMENDED DIM.

無鉛
LEAD FREE

53.4	51.3	48.75	52044-4045	40
52.15	50.05	47.5	-3945	39
50.9	48.8	46.25	-3845	38
49.65	47.55	45	-3745	37
48.4	46.3	43.75	-3645	36
47.15	45.05	42.5	-3545	35
45.9	43.8	41.25	-3445	34
44.65	42.55	40	-3345	33
43.4	41.3	38.75	-3245	32
42.15	40.05	37.5	-3145	31
40.9	38.8	36.25	-3045	30
39.65	37.55	35	-2945	29
38.4	36.3	33.75	-2845	28
37.15	35.05	32.5	-2745	27
35.9	33.8	31.25	-2645	26
34.65	32.55	30	-2545	25
33.4	31.3	28.75	-2445	24
32.15	30.05	27.5	-2345	23
30.9	28.8	26.25	-2245	22
29.65	27.55	25	-2145	21
28.4	26.3	23.75	-2045	20
27.15	25.05	22.5	-1945	19
25.9	23.8	21.25	-1845	18
24.65	22.55	20	-1745	17
23.4	21.3	18.75	-1645	16
22.15	20.05	17.5	-1545	15
20.9	18.8	16.25	-1445	14
19.65	17.55	15	-1345	13
18.4	16.3	13.75	-1245	12
17.15	15.05	12.5	-1145	11
15.9	13.8	11.25	-1045	10
14.65	12.55	10	-0945	9
13.4	11.3	8.75	-0845	8
12.15	10.05	7.5	-0745	7
10.9	8.8	6.25	-0645	6
9.65	7.55	5	-0545	5
8.4	6.3	3.75	-0445	4
7.15	5.05	2.5	52044-0345	3
C	B	A	ENG. NO.	NO. OF CKT. 極数

				材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
				仕上げ FINISH	—H—	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
				適用電線範囲 WIRE RANGE	—H—	TITLE 名称	
				被覆外径 INS. RANGE	—H—	1.25 FFC CONN. HS'G ASS'Y R/A. TYPE	
				DRAWN BY '95/4/24 T.ASAKAWA	CHK'D BY '95/4/24 Y.M. HIRAMOTO	DWG. NO.	
				APP'D BY '95/4/24 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE 5 : 1	SD-52044-***45	
				日付 DATE	DR. CHK.	REV C	
				記号 LTR	REVISION RECORD		
				単位 DESIGN UNITS	mm		
				角度 ANGLE	±3°		
				30 以上 OVER	±0.3		
				10 以上 30 未満 UNDER	±0.25		
				未滿 UNDER	±0.2		
				一般公差 GENERAL TOLERANCES			